

UV 경화 테이프 RMGU 시리즈

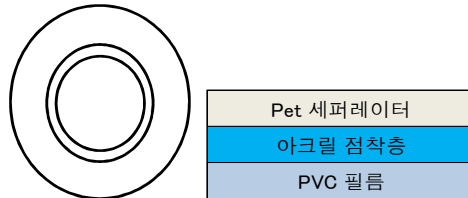
특징

- ①우수한 확장성.
- ②웨이퍼 오염이 거의 없음.

응용

반도체 다이싱 공정 중 웨이퍼를 보호하고 고정하기 위한 테이프
픽업 처리까지 대기합니다.

구조



특성

일반특성/점착특성(상태 점착력) 측정조건(JIS Z0237준거)・그 외 특성

제품	두께 (μm)	베이스필름 (μm)	점착층 (μm)	색상	점착력(mN/25mm) UV전:SUS	점착력(mN/25mm) UV후:SUS
RMGUY90	90	80	10	청/불투명	600	90

자외선 강도: 80mW / cm 13 cmH × 6.5m / min

자외선 선량: 180mJ / cm 2

자외선 파장: 약 365nm

※제품 문의사항은 폐사 영업(TEL:04-2944-5151 FAX:04-2944-1396 Mail:info@kgk-tape.co.jp)으로 연락 주십시오

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보충 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도・환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃) 하에서 진행된 데이터입니다. 저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하 될 수 있습니다.

보관주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

2018年10月 発行

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151